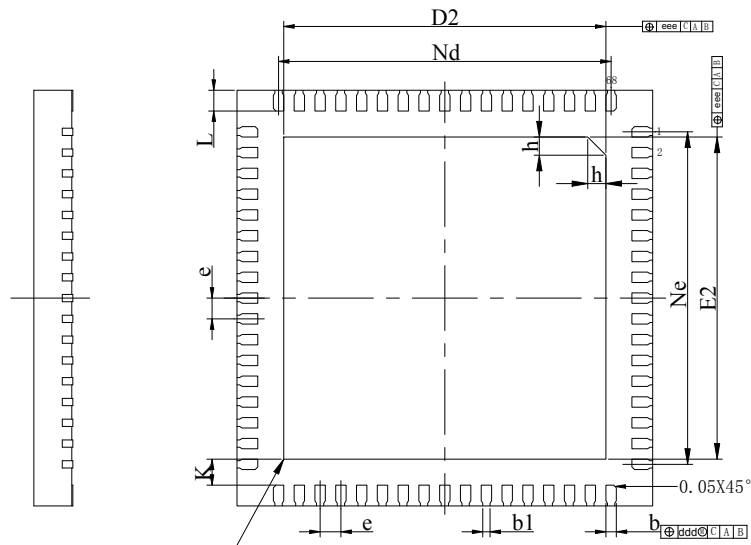


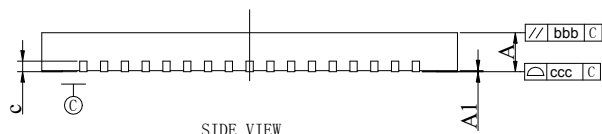
TOP VIEW



BOTTOM VIEW

EXPOSED THERMAL PAD ZONE

	SYMBOL	MILLIMETER			
		MIN	NOM	MAX	
TOTAL THICKNESS	A	0.70	0.75	0.80	
STAND OFF	A1	0	0.02	0.05	
LEAD WIDTH	b	0.15	0.20	0.25	
LEAD END WIDTH	b1	0.14REF			
L/F THICKNESS	c	0.203REF			
BOOY SIZE	X	D	7.90	8.00	8.10
	Y	E	7.90	8.00	8.10
LEAD PITCH	e	0.40BSC			
EP SIZE	X	D2	6.10	6.20	6.30
	Y	E2	6.10	6.20	6.30
ACCUMULATIVE PITCH	X	Nd	6.40BSC		
	Y	Ne	6.40BSC		
LEAD LENGTH	L	0.35	0.40	0.45	
SPACING BETWEEN LEAD EDGE TO E-PAD EDGE	K	0.50REF			
PIN 1# ID	h	0.30	0.35	0.40	
PACKAGE EDGE TOLERANCE	aaa	0.10			
MOLD FLATNESS	bbb	0.10			
COPLANARITY	ccc	0.08			
LEAD OFFSET	ddd	0.10			
EXPOSED PAD OFFSET	eee	0.10			



SIDE VIEW

***特殊要求: 无

更改标记	更改内容	签名	日期	
华天科技(西安)有限公司 Hua Tian Technology (Xi'an) Co., Ltd.				
QFN68L (0808X0.75-0.40) (E) 产品外形图		图号:HTDX06808080005		
		单位	版次	密级
		mm	0版	秘密
		第 1 张	共 1 张	

参考图号 客户要求

拟 制		复 审	
审 核		会 签	
		标 准 化	
制 图		批 准	
幅 面:	A4	比 例:	1:1

